

## SECTION C — CHIMIE; MÉTALLURGIE

**C25 PROCÉDÉS ÉLECTROLYTIQUES OU ÉLECTROPHORÉTIQUES; APPAREILLAGES À CET EFFET**

**C25F PROCÉDÉS POUR LE TRAITEMENT D'OBJETS PAR ENLÈVEMENT ÉLECTROLYTIQUE DE MATIÈRE; APPAREILLAGES À CET EFFET** (traitement de l'eau, des eaux résiduaires ou des eaux d'égout par des procédés électrochimiques C02F 1/46; protection anodique ou cathodique C23F 13/00) [2]

**Note(s) [2]**

Dans la présente sous-classe, la règle de la priorité à la dernière place s'applique, c. à d. qu'à chaque niveau hiérarchique, sauf indication contraire, le classement s'effectue à la dernière place appropriée.

- |             |  |             |  |
|-------------|--|-------------|--|
| <b>1/00</b> | <b>Nettoyage, dégraissage, décapage ou enlèvement de battitures par voie électrolytique [2, 2006.01]</b> | 3/12        | • • des matériaux semi-conducteurs [2, 2006.01]  |
| 1/02        | • Décapage; Enlèvement de battitures [2, 2006.01]  | 3/14        | • • localisée, c. à d. gravure [2, 2006.01]  |
| 1/04        | • • en solution [2, 2006.01]   | 3/16        | • Polissage [2, 2006.01]   |
| 1/06        | • • • de fer ou d'acier [2, 2006.01]   | 3/18        | • • des métaux légers [2, 2006.01]   |
| 1/08        | • • • de métaux réfractaires [2, 2006.01]  | 3/20        | • • • de l'aluminium [2, 2006.01]  |
| 1/10        | • • • d'actinides [2, 2006.01]   | 3/22        | • • des métaux lourds [2, 2006.01]   |
| 1/12        | • • dans des bains fondus [2, 2006.01]   | 3/24        | • • • du fer ou de l'acier [2, 2006.01]  |
| 1/14        | • • • de fer ou d'acier [2, 2006.01]   | 3/26        | • • • des métaux réfractaires [2, 2006.01]   |
| 1/16        | • • • de métaux réfractaires [2, 2006.01]  | 3/28        | • • • des actinides [2, 2006.01]   |
| 1/18        | • • • d'actinides [2, 2006.01]   | 3/30        | • • des matériaux semi-conducteurs [2, 2006.01]  |
| <b>3/00</b> | <b>Attaque de surface ou polissage électrolytique [2, 2006.01]</b>                                       | <b>5/00</b> | <b>Enlèvement électrolytique de couches ou de revêtements métalliques [2, 2006.01]</b>   |
| 3/02        | • Attaque de surface [2, 2006.01]  | <b>7/00</b> | <b>Éléments de construction des cellules, ou leur assemblage, pour l'enlèvement électrolytique de matières d'objets</b> (servant à la fois pour le revêtement et l'enlèvement électrolytiques C25D 17/00); <b>Entretien ou conduite [2, 2006.01]</b> |
| 3/04        | • • des métaux légers [2, 2006.01]   |             |  |
| 3/06        | • • du fer ou de l'acier [2, 2006.01]  |             |  |
| 3/08        | • • des métaux réfractaires [2, 2006.01]   |             |  |
| 3/10        | • • des actinides [2, 2006.01]   | 7/02        | • Régénération des bains [2, 2006.01]  |